



FPC

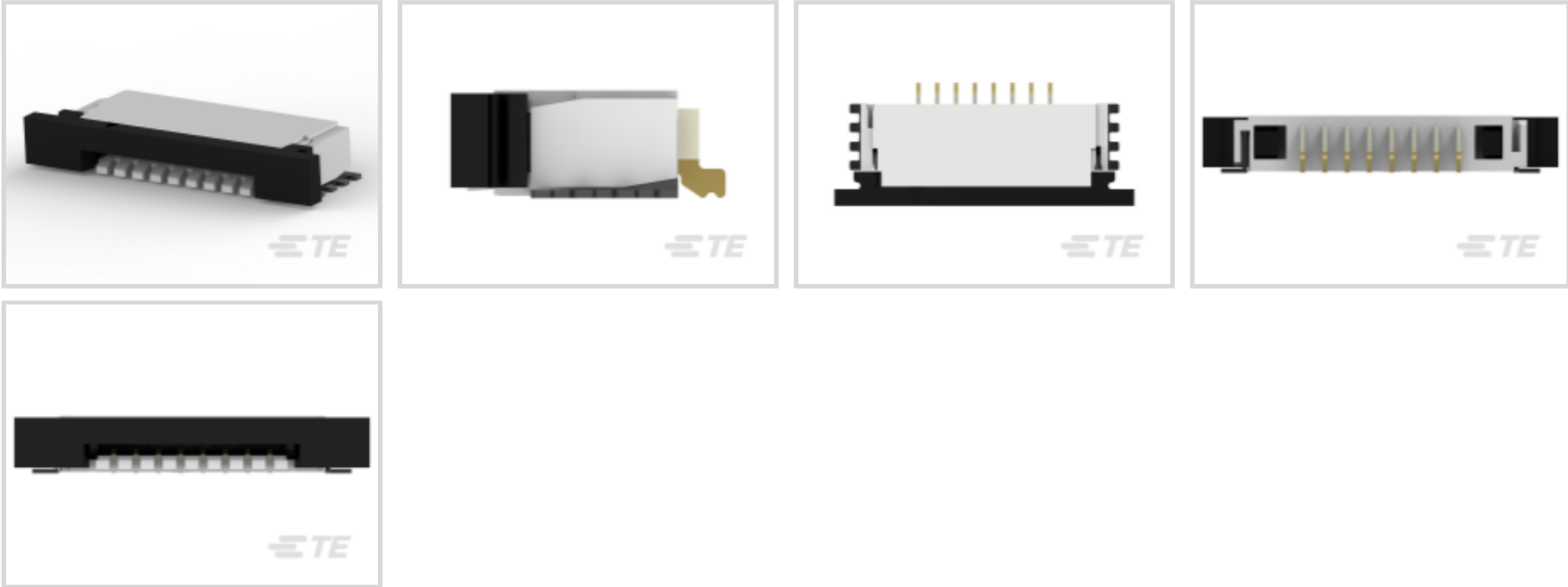
TE 内部编号 1735265-8

FPC Connectors, Flex-to-Board, 8 Position, 1mm [.039in]

Centerline, Zero Insertion Force (ZIF), Right Angle, Surface Mount

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器



连接器系统: 柔性电缆对板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

插入力类型: 零插入力 (ZIF)

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端            |
| 连接器产品类型     | 连接器组件               |
| 连接器系统       | 柔性电缆对板              |
| 插入力类型       | 零插入力 (ZIF)          |
| FPC 致动器类型   | 封帽（柱塞型）             |
| Sealable    | 否                   |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC) |

结构特性

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 与线缆类型兼容             | FFC, FPC |
| 行数                  | 1        |
| Number of Positions | 8        |
| PCB 安装方向            | 直角       |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 200 VAC |
|-------------------|---------|



接触件特性

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 端子布局             | 直插式           |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | .05 μm[2 μin] |
| 端子类型             | 插座            |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | .05 μm[2 μin] |
| 端子形状和构造          | 标准平面          |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 金             |
| 端子基材             | 磷青铜           |
| 端子接合位置           | 底部            |
| 端子接触部电镀材料        | 金             |
| 端子额定电流（最大值）      | 1 A           |

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合对准     | 带有  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 带有  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | LCP（液晶聚合物）    |
| 壳体颜色    | 土黄色           |
| 中心线（间距） | 1 mm[.039 in] |

尺寸

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 连接器长度    | 15.92 mm[.627 in] |
| 连接器高度    | 2.56 mm[.101 in]  |
| 连接器宽度    | 5.4 mm[.213 in]   |
| 接受柔性电缆粗度 | .3 mm[.012 in]    |

使用环境

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |
|--------|-----------------------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

识别标记



|        |    |
|--------|----|
| 电路识别特性 | 带有 |
|--------|----|

包装特性

|      |             |
|------|-------------|
| 封装数量 | 1500        |
| 封装方法 | Tape & Reel |

产品合规性

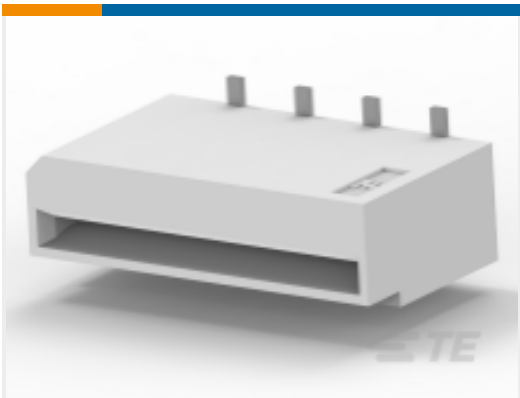
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                                           |

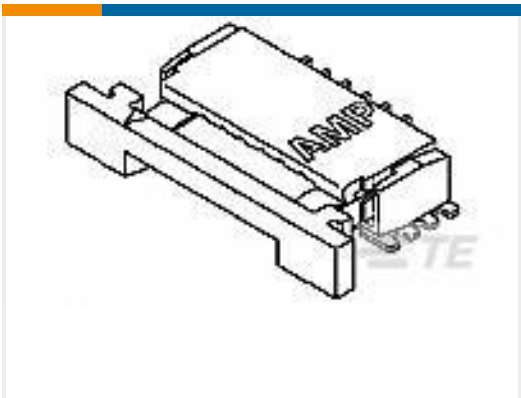
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 84982-8  
1MM FFC SMT V ASSY 8P EMBOSS



TE 产品编号 487952-8  
008 1MM FPC BTM HORZ

客户还购买了







TE 产品编号1-215079-4  
MICRO-MATCH FOB.14P



TE 产品编号1-282834-0  
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 10P.



TE 产品编号1-1879021-7  
SMW3 R47 5%



TE 产品编号1571983-3  
GDH02STR04=DIP SWITCH



TE 产品编号1-406541-5  
MJ,INV,1X1,0PNL G.,100"ST,SN



TE 产品编号1-953771-2  
SHIELD FING GDL 5G



TE 产品编号CV20846001  
QSZH-125-NR3-60MM



TE 产品编号1-1969543-4  
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号1-1969543-2  
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5

文档

产品图纸

1MM FPC HORZ.BOTTOM CONT.ASSY 8P (Au)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_1735265-8\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1735265-8\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1735265-8\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



[1-1773959-6-flexible-printed-circuit-con](#)

英文版本

[1-1773959-7-FPC-Connectors-CN](#)

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

[MD\\_1735265-8\\_0615201879\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_1735265-8\\_0615201879\\_dmtec](#)

英文版本